# 麦克风阵列音频检查方法及标准

## **V2.8**

## 2022-07-04

# 版本发布记录

日期	版本	编辑	备注	
2017-05-02	V1.0	陈佳荧	初稿	
2017-06-28	V1.1	陈佳荧	增加电噪声测试项	
2017-10-12	V1.2	陈佳荧	更新 SPK 选型要求,更新电噪声测试标准	
2018-02-09	V1.3	陈佳荧	更新产测方法	
2018-08-21	V1.4	张颖	增加若干音频质量分析与测试点	
2019-03-22	V2.0	王波 周晨	完善测试项目,规范测试方法	
2019-04-09	V2.1	周晨	更新测试描述,增加 MIC SNR 测试	
2019-04-25	V2.2	周晨	更新测试指标,明确测试音频	
2019-06-27	V2.3	周晨	修改 MIC 幅值测试方法,增加气密性测试	
2019-10-30	V2.4	周晨	增加结构震动/异音判断方法,增加回采通道 抗混叠测试,更新 MIC SNR 测试	
2020-04-26	V2.5	王波 职通亚	更新初版测试标准	
2020-09-07	V2.6	职通亚	更新相位、信噪比、回路通道电噪声、通道 延时、测试标准	
2021-03-15	V2.7	职通亚	更新耳机测试标准	
2022-07-04	V2.8	职通亚	更新部分测试标准	

1

# 目录

日家	₹	<b>—</b> 、
概这	<u>F</u>	项
目初	D步评估4	
	2.1. 确认基本录音功能	
	2.2. 测试方法	
三、	音频估 5	
	3.1. 麦克风通道顺序 5	
	3.2. 麦克风通道幅度—致性	
	3.3. 音频幅度要求	
	3.3.1 麦克风通道	7
	3.3.2 回采通道	8
	3.4. 总谐波失真	
	3.4.1 麦克风通道	9
	3.4.2 回采通道	12
	3.5. 麦克风通道信噪比	
	3.6. 直流偏置	
	3.7. 回采通道电噪声检测	
	3.8. 恒频干扰	
	3.9. 抗混叠	
	3.10. 麦克风和回采通道延时	
	3.11. 麦克风通道同步性	
	3.12. 结构共振/震动/异音	
	3.13. 麦克风通道气密性	

# 一、概述

为确保客户产品能够符合我司声学设计要求,制定本音频评测标准。音频评测工作,主要集中在研发设计阶段。

研发设计阶段针对待测产品形态的不同,测试分为裸板测试和整机测试,针对待测设备的原始音频进行分析,下表为不同阶段需要测试的项目。

测试项目	序号	测试项目	测试音源	播放方式
裸板测试	1	通道相位一致性	1kHz 电信号	N/A
	2	长时录音数据完整性	40min_test.mp3	安静环境外播录音&自播自录
	3	麦克风顺序	线性麦从左到右, 环形 mic 逆时针	N/A
	4	通道幅值一致性	76dBC_sweep.wav	安静环境外播录音
整机测试	5	音频幅度要求	mic_amplitude.wav	MIC 处 63dBC 外播 — MIC
			ref_amplitude.wav	最大音量自播 — 回路
	6	总谐波失真	76dBC_sweep.wav	自播自录 DUT 麦克风处本机场景验收音量 (dba)
	7	麦克风通道信噪比	EQ 白噪声	消声室 MIC 处 63dBC 和安静录音
	8	直流偏置	N/A	安静环境录音
	9	回采通道电噪声检测	N/A	安静环境录音
	10	恒频干扰	N/A	安静环境录音
	11	抗混叠	1~15kHz.wav	安静环境自播自录
	12	通道相对延时	76dBC_sweep.wav	自播自录 SPK 出声口 50cm 76dBC

13	结构共振/震动/异音	76dBC_sweep.wav	自播自录 SPK 出声口 50cm 76dBC
14	麦克风通道气密性	76dBC_sweep.wav	安静环境外播录音
15	MIC 通道相位一致性	phase_test	人工嘴到设备距离 30cm 左右,需要正对两个或多 MIC 中心位置

# 二、项目初步评估

人工嘴到待测试设备距离 30cm 左右,

需要正对两个或多 MIC 中心位置

为提高项目评测效率,在接收客户样机之前,需客户进行简单的录音测试,并将录音所得音频文件发给思必驰确认,以确保客户样机基本录音功能完整。

## 2.1. 确认基本录音功能

- 1) 能够录取 MIC 和采集回路的原始音频
- 2) 录取到的音频质量基本符合要求
- 3) 长时录音数据完整性,不丢帧,采样晶振偏移小等

## 2.2. 测试方法

序号	测试步骤	执行人员
1	发送我司测试音频给客户	思必驰评审工程师
2	本机播放录音,安静环境外放录音,总时长 40 分钟	客户
3	导出录制的音频文件,发给思必驰评审工程师	客户
4	音频评测	思必驰评审工程师

#### 录制一段不少于 40 分钟的音频, 包含:

- 本机播放音频同时录音(≥5分钟)
- 安静环境,外部声源正对 DUT 麦克风阵列中心,外部声源循环播放 **30min test.mp3**,思必驰采集板和 DUT 同时录音 (≥40 分钟) 我司对客户

#### 音频进行分析:

- 本机播放录音,主要查看 MIC 和回路是否存在丢帧问题
- 外放录音,音频每隔 5min 分析: 1) DUT 通道和思必驰采集板录音的相对
  延时ΔT<sub>1</sub> 2) DUT 通道间相对延时ΔT<sub>2</sub>,若 30min 内ΔT<sub>1</sub>、ΔT<sub>2</sub>是恒定值,
  则满足要求

#### 务必满足基本要求再寄样!

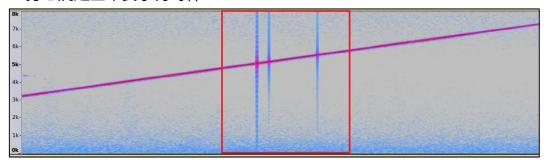


图 1 红框内显示 3 处丢数据

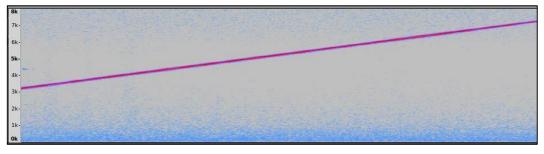


图 <sup>2</sup> 不存在丢数据的正常频谱

# 三、音频评估

#### 3.1. 麦克风通道顺序

对着 MIC 收音孔,任意 MIC 开始轻轻敲击,线性 MIC 要求从左到右,环形 MIC 要求逆时针,查看录音音频,正确的示例音频如图 3。

注:此项只针对4麦及以上麦克风阵列,2麦克风阵列无顺序要求。

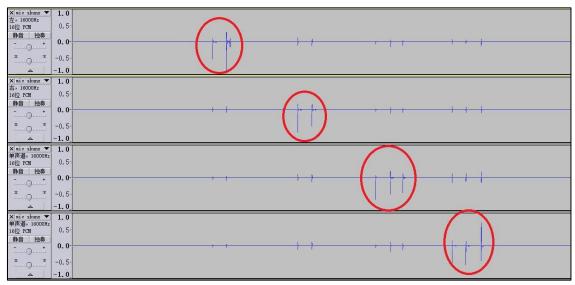


图 3

### 3.2. 麦克风通道幅度一致性

#### 测试方法:

- a) DUT 按照实际使用场景放置,外部声源(如有源扬声器系统)放置在距离 DUT 拾音孔 0.5m 处
- b) 外部声源播放 76dBC sweep.wav, 控制 DUT 进行录音
- c) 使用 Audacity 打开 DUT 录制的 raw 音频, 查看多路麦克风录制信号

多路麦克风信号包络形状基本一致,选取幅值相差较大的单频段(需是单频,打开频谱容易看出),"分析"——"对照",若差值的绝对值≤3dB,则该频率的麦克风一致性满足要求。以此类推,查看所有频点。

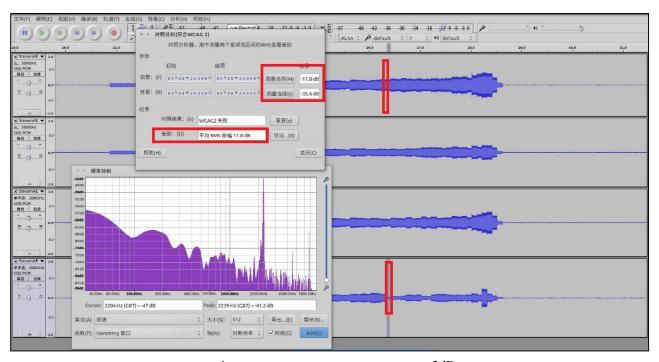


图 4 两个通道该频点的幅度差异超过 3dB

如果发现某一设备的 MIC 一致性较差,可从调节 MIC 的密封件的松紧或是否压紧来排查问题;若密封良好,但一致性仍无改善,则需要从元器件的差异性、焊接等因素来判断问题。

#### 3.3. 音频幅度要求

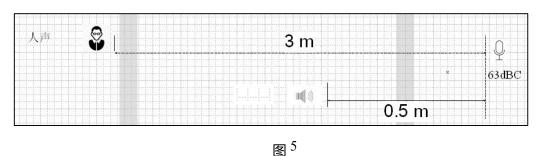
#### 3.3.1 麦克风通道

扬声器距离 DUT 50cm,播放 **mic\_amplitude.wav**,调节音量使 MIC 处达到 63dBC,有 AEC 录取的音频幅值约 0.0035-0.0056。如果是-26dBFS 灵敏度的数字

MIC, 音频幅度约 0.001-0.0019, 其他灵敏度自行换算。无 AEC 模拟麦数字麦标准 0.02~0.03, 穿戴项目特殊处理

**耳机:** 扬声器距离 DUT 50cm 播放 mic\_amplitude.wav,调节音量使 MIC 处达到 94dBC, FF&Talk mic 模拟数字麦,幅度为 0.21±0.01、FB mic 模拟数字麦,幅度为 0.052±0.005。

音频幅度的大小,结合 MIC 灵敏度并通过调节模拟增益满足幅值要求。数字增益始终为 0,即不要做任何数字放大。



注意事项: Audacity 查看幅值前,先通过"效果"——"High Pass Filter"去 直流和底噪,如图 6,然后再查看幅值是否达标。

× + High Pass Filter		
Frequency (Hz):	100.0	
Rolloff (dB per octave):	48 dB ‡	
管理(M) 预览(P)	调试(g)	确定(O) Cancel

图 6

#### 3.3.2 回采通道

1. 硬件模拟回采

本机最大音量,如音量过大,要求 MIC 处 105dbc 再使用测试音频 ref\_amplitude.wav,通过调节回采电路分压网络实现回采信号的幅值大于 0.5。原则上硬回采网络通道 PGA 增益设为 0dB,实例的回路音频见图 7。

耳机:电话通话(10086/10010/10000),手机的最大响度,要求幅值大于 0.5 低于 0.5 以下的放大到≥0.5 同时底噪在-65dB 以下

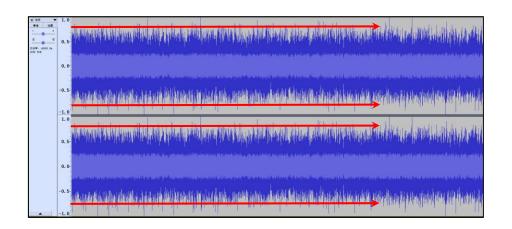


图 7

2. 数字回采本机最大音量播放 ref\_amplitude.wav,通过驱动适配,幅值大于 0.5。

# 3.4. 总谐波失真

## 3.4.1 麦克风通道

针对 THD 不达标对唤醒率影响,需要通过再做验证和研究后,才能给出最终结论。

本机播放 76dBC\_85dBC\_calibration.wav,调整音量键,使距离 DUT 麦克风处声压级达到,本机场景验收音量(dba)。然后保持音量不变,本机播放 76dBC\_sweep.wav 并录音,计算自播自录情况下 MIC 所录音频的总谐波失真 THD。

#### 远场应用 (≥3米) 要求:

 $100 \sim 200 \text{Hz THD} \le 8\% \ (\Delta \le -22.0 \text{dB})$ 

 $200 \sim 400 \text{Hz THD} \le 5\% \ (\Delta \le -26.0 \text{dB})$ 

 $400 \sim 8 \text{ kHz THD} \le 3\% \ (\Delta \le -30.5 \text{dB})$ 

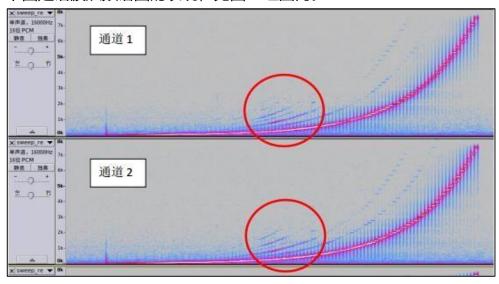
#### 近场应用(≤1米)要求:

 $100 \sim 200 \text{Hz THD} \le 20\% \ (\Delta \le -14.0 \text{dB})$ 

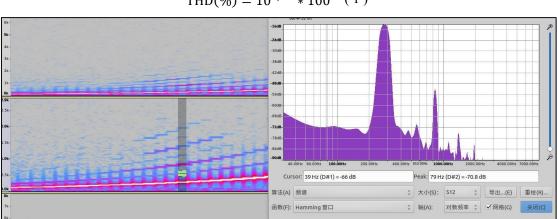
 $200 \sim 400 \text{Hz THD} \le 14\% \ (\Delta \le -17.0 \text{dB})$ 

 $400 \sim 8$ kHz THD  $\leq 8\%$  ( $\Delta \leq -22.0$ dB)

下图是谐波从频谱图的表现,见图 8 红圈内。



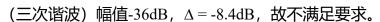
通常,频谱图中最大峰值为基频信号,如图 9,基频为 270Hz,二次谐波 540Hz 并不明显,而三次谐波 810Hz 是第二峰值。基频幅值-16dB,三次谐波幅值-50dB,能量相差 $\Delta$  = -34dB,按照公式 1 可求得 THD 为 2.0%,说明 270Hz 情况下 DUT 自播自录 THD 满足要求。

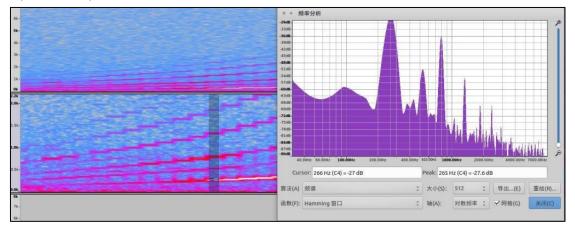


THD(%) =  $10^{\Delta/20} * 100$  (1)

图 9

以此类推,将所有存在 THD 的频率点进行计算,即可得知 DUT 自播自录 THD 是否满足要求。比如图 10: 265Hz 基频幅值-27.6dB,第二峰值 795Hz





注意事项:对于基频能量明显较小导致的 THD 超标的,需要在 Audacity 中查看相应频点的谐波能量大小。

具体操作:比较自播自录 THD 达标的相近频点的谐波能量大小。举例,软件分析出 300Hz 自播自录 THD 超标,此时自播自录 THD 达标的 400Hz 基频能量-20dB,二次谐波能量-50dB,而 300Hz 处基频能量-40dB,二次谐波能量 50dB。据此可以判断 300Hz 处的自播自录 THD 达标。

如图 11, MIC 音频出现较多谐波,需要首先检查 SPK THD 是否超标(在评估阶段需严格控制好 SPK 的选型),其次确认 SPK 腔体是否引起结构振动。

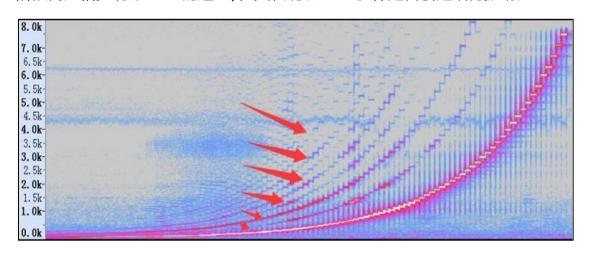


图 11

#### 3.4.2 回采通道

如图 12, 回路出现较多的谐波, 如果电路回采信号接的是功放后端, 则排查 是否为功放的失真引起。 参考信号中出现谐波状态 (THD ≤ 3%), 对算法影响不大, 但可能影响主观音效。

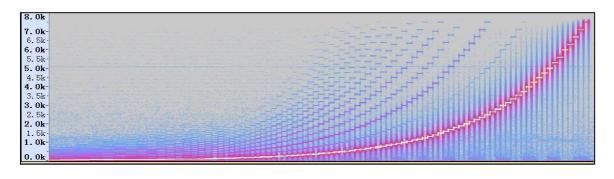
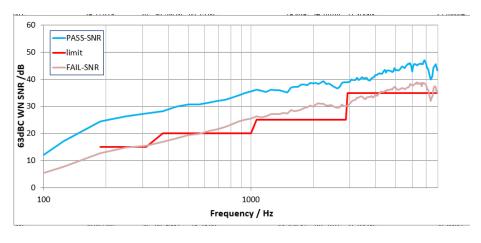


图 12

# 3.5. 麦克风通道信噪比

全 / 半消声室内,人工嘴 100~8000Hz 频响校准,随后人工嘴播放 100~8000Hz EQ 白噪声,调节 MIC 处达到 63dBC,设备录音 10s,然后外部声源不播放,设备 空录 10s。Audacity 分析,音频重采样为 16kHz,频谱分析采样点大小为: 256。目标值: 200~300Hz SNR 大于 15dB; 300~1000Hz SNR 大于 20dB; 1000~3000Hz SNR 大于 25dB; 3000Hz 以上 SNR 大于 35dB,越高越好,每个频段只能有 1 个点低于标准线以下,且不能低于该频段的 10%。如果是恒频导致的信噪比低,允许

#### 5 个掉到红线以下,前提恒频 pass



#### 3.6. 直流偏置

分析时为了排除噪声,使用低通滤波器,截止频率 1Hz。

#### 麦克风通道:

模拟麦克风通路音频直流偏置 mic 处声压级 63dbc----- 直流能量不大于 mic 幅值的 1/3---举例模拟麦: 0.005 \*1/3, 数字麦克风通路音频直流偏置应该小于 0.0015 \*1/3

#### 回采通道:

回路直流偏置应该小于 0.5% (0.005)。

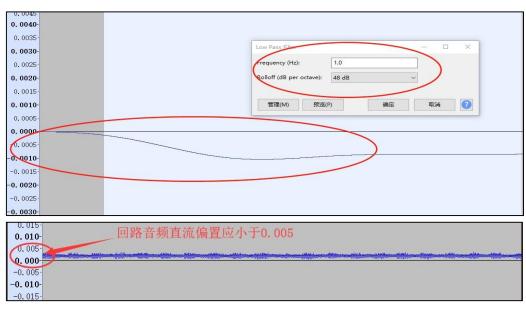


图 14

#### 3.7. 回采通道电噪声检测

回采通道电噪声标准:

- 1, 最大音量的回路信号大于回路电噪声 66dB
- 2, 本机无播放条件下, 确认回路是否有异常噪声

#### 测试方法:

先抓取机器以最大音量播放白噪声的音频, 记录此时回路的音频幅度; 再抓取机器不播音时的音频, 记录此时回路的音频幅度。最后对音频进行去直流操作, 再进行判断。

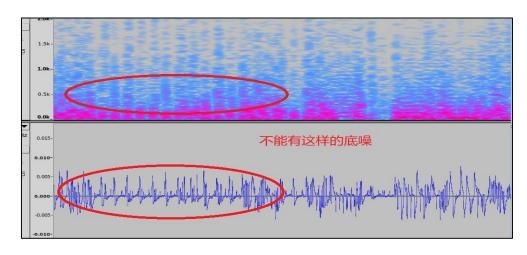
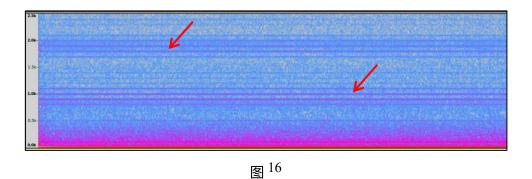


图 15

#### 3.8. 恒频干扰

观察安静环境下通道录音频谱,判断是否存在恒频干扰现象。如图 16,箭头 所指为恒频干扰。

恒频干扰判断标准:在信号幅度(增益)满足要求情况下, (新标准:双麦以上,恒频单频都可以过;多恒频6个以下,四麦能量低于-65db(模拟麦)数字麦加11db,双麦-77db(模拟麦))数字麦加11db可以过; (超过6个待判定);如果是恒频导致的信噪比低,允许5个掉到红线以下;),外部噪声导致的恒频单独评估。



恒频干扰问题可从电源处入手,查看供电是否稳定、干净,更换成 LDO 给 MIC 阵列供电等方式解决问题;或者检查 MIC 信号走线是否与其他电信号存在串 扰可能,常见串扰包括 LED,触控 IC 等。

## 3.9. 抗混叠

麦克风通道和回采通道都需要做低通滤波,过滤高于 8kHz 频率的信号。自播自录 1\_15kHz.wav。图 17 没有低通滤波,存在混叠问题;图 18 经过低通滤波后不存在混叠。

- 1. 外部播放 50cm 处 63dbc, 判断标准:使用频谱采样点为: 1024 查看 6KHz-7KHz 对照的能量值,在使用频谱查看折痕 7KHz 处,用折痕处减去 对照的能量值得到的值,要求小于-40db,折痕 6KHz 处小于-70db
- 2. 针对抗混叠不达标,对唤醒率减低多少见: https://wiki.aispeech.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=67314710
- 2.自播自录参考回路同上

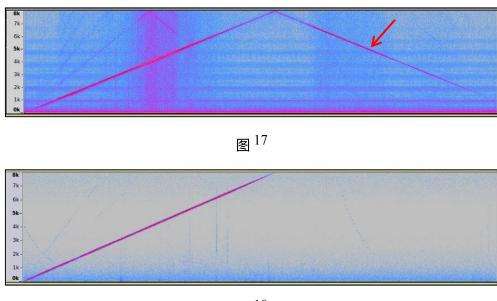


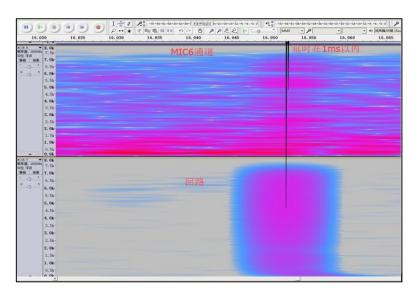
图 18

# 3.10. 麦克风和回采通道延时

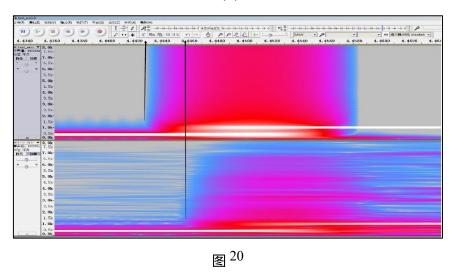
麦克风相对回路的音频延时需要在 0~20ms,麦克风信号不能早于回路。音频使用测试 thd 的音频和回路幅值的音频查看

图 19 麦克风和回路的音频延时在 20ms 以内,这个延时在算法允许误差内。

图 20 的麦克风和回路的音频延时在 25ms 左右, 做完 AEC 算法后的效果达不到最优。



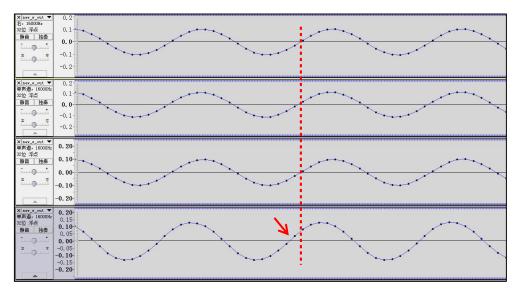




## 3.11. 麦克风通道同步性

麦克风通道必须保证同步,可以用 1kHz 单频电信号进行测试,比较容易看出相位差。如图 21,通道 4 与其他通道存在明显差异。

该测试方案只针对模拟麦克风,数字麦克风、整机带结构的同步性验证在消声室内完成。电路板级同步性通过电信号输入进行验证。



#### 3.12. 结构共振/震动/异音 /THD

#### 1.自放自录麦克风通道总谐波失真(50cm 76dBC

测试要求: 100-200Hz, 小于 8%, 200-400Hz, 小于 5%, 400-8000Hz, 小于 3%

近场要求: 100 ~ 200Hz THD ≤ 20%) 200 ~ 400Hz THD ≤ 14%400 ~ 8kHz THD ≤ 8%

同时,在 mic 增益满足要求情况下,模拟 mic 设备自放自录的各谐波能量的绝对值小于-65dB,数字 mic 设备自放自录的各谐波能量的绝对值小于-76dB

两瓦以下小喇叭 THD 初步定对于麦克风处 85db 谐波标准-45 对比,数字 mic-56db)

#### 共振

缺乏有效减震措施的结构,容易发生共振现象。发生共振的频段,通道幅度远大于没有共振的通道,如图 22。这种情况,通过增加硅胶/泡棉、加强

MIC 采集板、SPK 音腔的减震、EQ 调节等方式尝试解决问题。

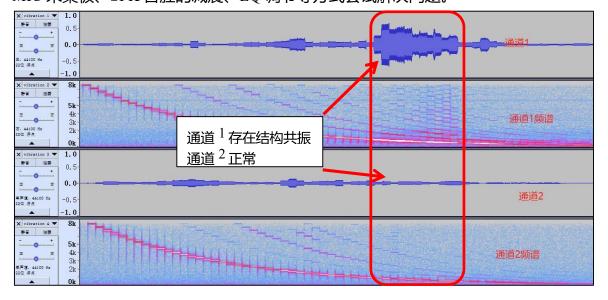


图 22

#### • 震动/异音

当设备内部器件松动、碰撞、摩擦时,可能引起震动/异音,影响唤醒打断效果。如图 23,震动会引起明显的 4 阶及以上高阶谐波(左,红框),不发生震动的频段谐波主要为喇叭 2/3 阶谐波,高阶谐波能量很弱(左,绿框)。异音通常为打线、结构件碰撞,呈宽频噪声(右,红框)。

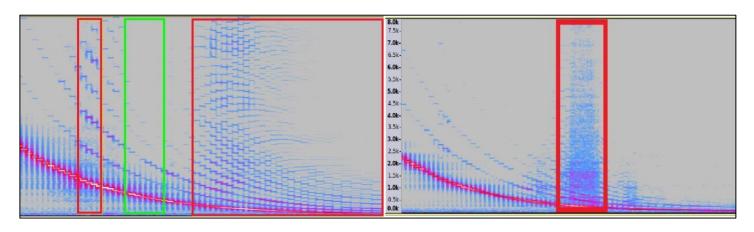


图 23 震动 (左) 异音 (右)

异音通过加强内部器件的减震措施 (加泡棉、硅胶、橡胶等)、增大结构内部间隙、EQ 调节等方式解决,较易做到完全避免。

震动通过加强内部器件的减震措施、EQ 调节等方式解决。达标的判断方法:在 **3.3.1** 麦克风通道幅度达标的前提下,模拟麦克风幅度不放大,数字麦克风放大 11.5dB 后,频谱分析,2/3 阶(图 24 橙色标记)谐波能量不超过 -60dB, 4 阶以上 (图 24 红色标记) 谐波能量不超过 -75dB。

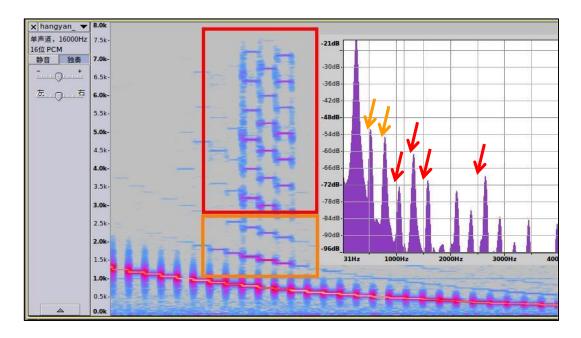


图 24

注意事项:在改善 3.4 总谐波失真、3.12 结构共振/震动/异音时均涉及 EQ 调节。EQ 调节需注意调节频率范围,仅针对超标的频段。若调节的频段过宽(图 25 黄框内频段不需降低 EQ),导致整体音量降低,最终测试时为了达到指定音量而增大播放功率,导致原先达标的其他频段发生超标(绿框内)。

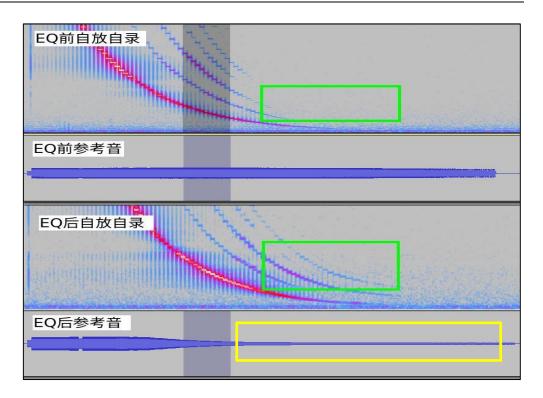


图 25

### 3.13. 麦克风通道气密性

麦克风收音通道密封性没做好,音箱、电视类产品会影响唤醒打断效果,油烟机、扫地机等强自噪产品会影响使用场景唤醒、识别性能。如果麦克风离扬声器、自噪声源很远(0.5 米以上),或者麦克风模组和扬声器模组处于完全独立的不同腔体内,则气密性不作要求。

- 1. 扬声器距离 DUT 50cm,使 MIC 处达到 63dBC 循环播放 **76dBC\_sweep.wav**, 录制多个扫频波周期后,使用阻尼、橡皮泥类材料将 DUT 麦克风收音孔进行密封,继续录制多个扫频波。针对气密性不达标,对唤醒率减低多少见: <a href="https://wiki.aispeech.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=67314710">https://wiki.aispeech.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=67314710</a>
- 2. <u>判断标准:</u> (新标准: 50cm 以上, mic 处声压级小于 85db 的设备, 气密性不测。设备 mic 与喇叭在 20cm 以上 50cm 以下气密性差异可以放到 10db, 麦克风与喇叭独体 腔体的设备密封性≥5db)

如图 26, 密封后幅度降至底噪水平, 气密性达标; 如图 27, 密封后幅度没有明显降低, 气密性超标。

解决方向: 收音通道是否有密封层,不建议仅通过打胶方式作密封处理;密封层侧向厚度是否偏薄;密封层材质是否是硅胶、橡胶等材料,不建议使用开孔率高的泡棉等材料。

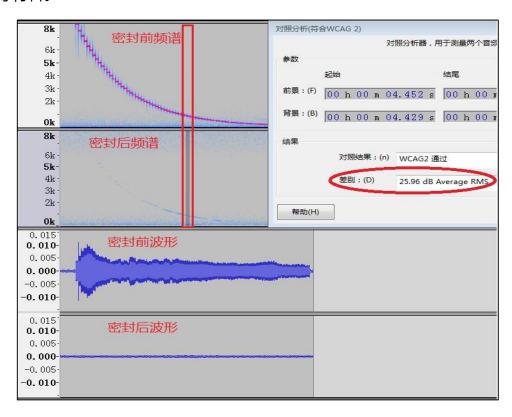


图 26

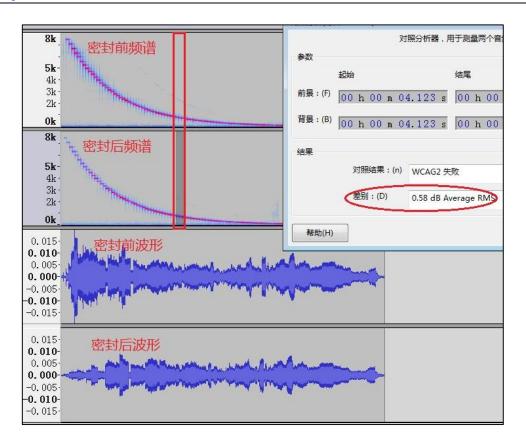


图 27

## 3.14. 耳机麦克风通道频响波动及一致性

通话情况下:

6K 频率以上的曲线不关注;

6K 频率以下, 2mic TWS 耳机关注 mic1 和 mic2 频响曲线间的差值不大于 3dB;

6K 频率以下,3mic TWS 耳机,FB mic 频响曲线均线比 FF、Talk mic 频响曲线均线小 6dB,波动差值±1.5dB

通话情况下, mic 在 100-5kHz 频段上, 频响波动在 5dB 以内,

高频(5k-8kHz)根据项目情况定频响波动范围;

ANC 情况下, mic 的频响波动另外考虑;

#### 判断方式:

通过分析出来的频响曲线判断,见图 25、见图 26、见图 27

